Металлы и сплавы

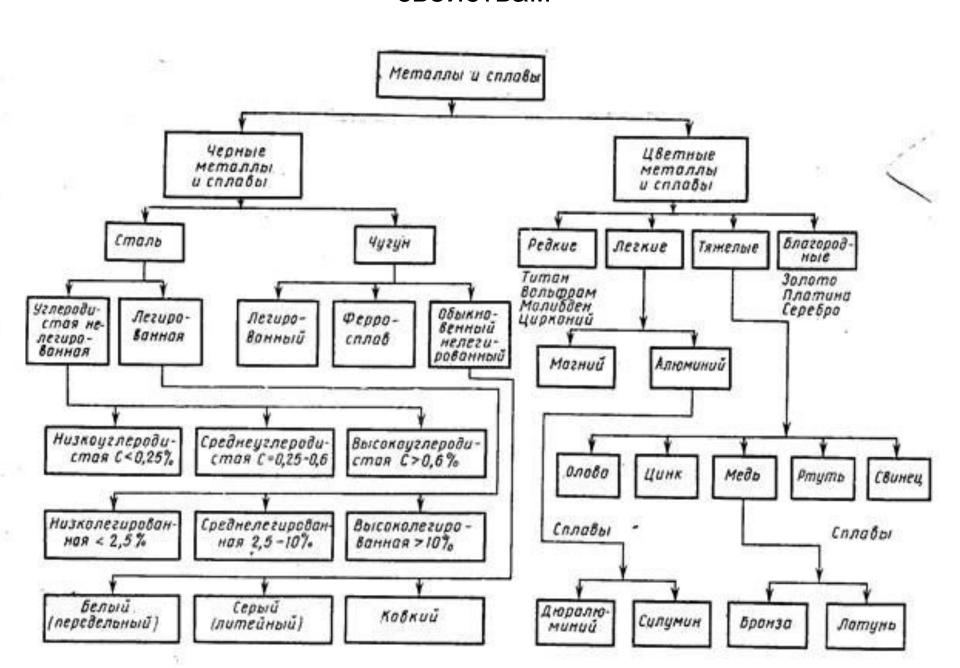
Лекция 1

Литература

- Богородицкий Н.П., Пасынков В.В., Тареев Б.М. **Электротехнические материалы.** Изд.7-е. Л.: Энергоатомиздат.1985г.
- С.Н.Колесов и др. **Материаловедение и технология конструкционных материалов.** Учебник для вузов 2 изд., М.: Высшая школа, 2007, 535с.
- И.Е. Илларионов, И.А. Стрельников, Э.Л.Львова, Е.А. Деревянных **Материаловедение**, Чебоксары, изд-во ЧГУ 2016 г.
- Ефимова Л.Б. «Материаловедение, технология конструкционных материалов» Лабораторный практикум. Чебоксары, ЧГУ 2015 год.
- Р.К. Мозберг «Материаловедение», Москва, ВШ, 1991 год.

Общие сведения о металлах и сплавах

классификация металлов по физико-химическим свойствам



По физико-химическим свойствам металлы можно разделить на группы:

Тугоплавкие — металлы, у которых температура плавления выше, чем у железа (1539°С); вольфрам W (3380°С), тантал Та (2970°С), молибден Мо (2620°С), хром Сr (1900°С), платина Pt (1770°С), титан Ті (1670°С) и др. Применяют их как самостоятельно, так и в виде легирующих добавок в стали.

Легкоплавкие — имеют Тпл ниже 500°С; к ним относятся: цинк Zn (419°С), свинец Pb (327°С), кадмий Cd (321°С), олово Sn (232°С), Na (98°С), Hg (-39"С) и др. Назначение: антикоррозионные покрытия, антифрикционные сплавы, припои.

Легкие металлы имеют плотность не более 2,750 г/см3; к ним относится Al — 2,7, бериллий Be — 1,84, Mg —1,74, Na — 0,97, Li — 0,530 г/см3 и др. Эти металлы и сплавы на их основе применяют для производства сплавов, используемых в конструкциях с ограничениями в массе.

Тяжелые металлы – олово (7.3 г/см3), цинк (7,1 г/см3), медь (8,9 г/см3), ртуть (13,6 г/см3), свинец 11,35 г/см3.

Благородные — Au-золото, Ag-серебро, Pt-платина Эти металлы и сплавы на их основе обладают высокой химической стойкостью, в том числе при повышенных температурах. Их используют в качестве контактных материалов, выводов интегральных микросхем, термометров сопротивления и термопар.

Магнитные — Fe, Co, Ni обладают ферромагнитными свойствами, сплавы на основе Fe, Co и Ni являются основными магнитными материалами (ферромагнетиками).

Редкоземельные — лантаноиды: Nd – неодим, Smсамарий и др. Сплавы на основе редкоземельных элементов являются весьма перспективными магнитотвердыми материалами.

Применение металлов и сплавов в технике Применение в качестве конструкционных материлов.

- •Конструкционные материалы (КМ) материалы, из которых изготавливаются различные конструкции, детали машин, элементы сооружений, воспринимающих силовую нагрузку.
- •Определяющими параметрами таких материалов являются механические свойства: механическая прочность, относительное удлинение при разрыве, ударная вязкость, твердость и др.
- •Наиболее широко используемыми в технике КМ являются такие металлические сплавы, как углеродистые и легированные стали и чугуны.

• <u>Применение в качестве проводниковых материалов в</u> электротехнике

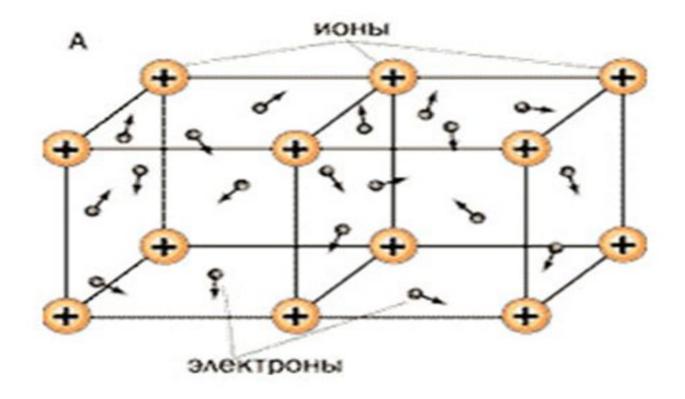
- Здесь можно выделить несколько групп материалов по применение: материалы высокой проводимости: серебро, медь, алюминий, сплавы высокого сопротивления: константан, манганин, жаростойкие: нихром, фехраль, сплавы для термопар: хромель-копель, медь-константан, платинаплатинородий, сверхпроводниковые материалы: сплавы на основе ниобия и ванадия, контактные материалы, и др.
- Основные характеристики проводниковых материалов: Удельное сопротивление, температурный коэффициент уд. Сопротивления, коэффициент термо Э.Д.С.

• Применение в качестве магнитных материалов:

- металлические магнитные материалы: Fe железо, Co кобальт, Ni никель, а также различные сплавы и композиционные материалы на их основе (кремнистая электротехническая сталь, альсиферы, пермаллои, сплавы альни, мартенситные стали, P3M магниты, ферриты и магнитодиэлектрики).
- Магнитные материалы делят на магнитомягкие и магнитотвердые, у них разные свойства и соответственно применение.
- Основные характеристики магнитных материалов: магнитная пронцаемость, коэрцитивная сила, индукция насыщения, остаточная индукция, магнитная энергия.

Строение и основные свойства металлов.

- высокая электропроводность;
- высокая теплопроводность;
- Пластичность, ковкость Такие **свойства** металлов обусловлены кристаллическим строением и наличием свободных электронов.

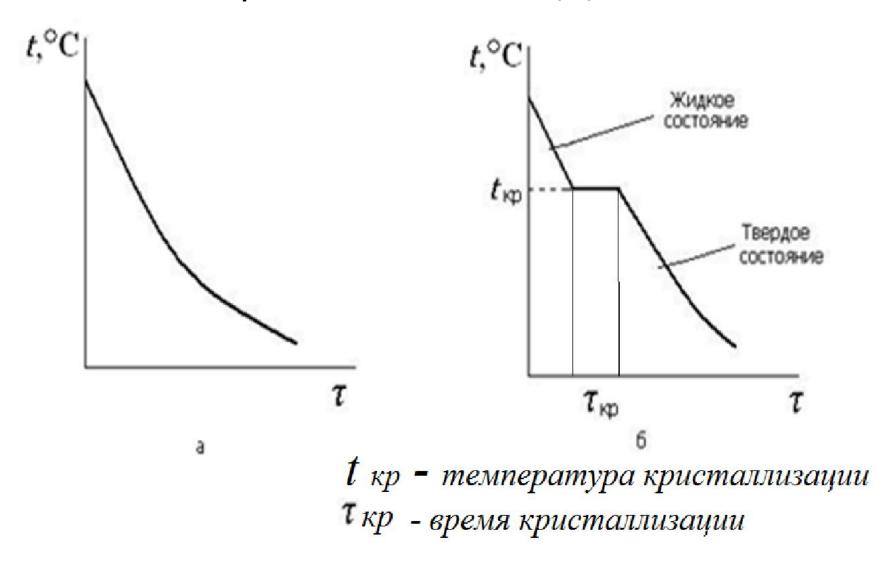


Кристаллизация металлов

Кристаллизация металлов

- Процесс образования в металлах кристаллической решетки называется кристаллизацией. (первичная и вторичная)
- Первичная кристаллизация представляет собой переход металла из жидкой в твердую фазу.
- **Вторичная** это процесс перестройки кристаллической решетки из одной модификации в другую.
- Для изучения процесса кристаллизации строят кривые охлаждения металлов, которые показывают изменение температуры металла (t) во времени (т).

Кривые охлаждения аморфного (а) и кристаллического (б) тел



- Переход из одного состояния в другое возможен, если новое состояние в новых условиях является более устойчивым, обладает меньшим запасом энергии.
- Стремление системы к изменению (к превращению), т.е. работоспособность системы (свободная энергия) определяется из <u>уравнения Гиббса</u>

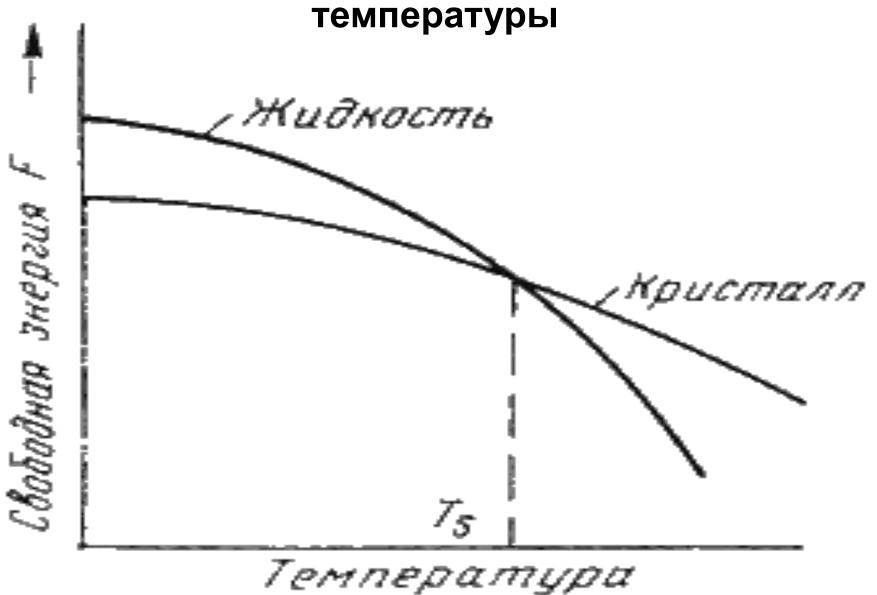
$$F = \Delta H - T \Delta S$$

F – свободная энергия

 Δ **H** -изменение энтальпии (теплосодержания системы),

 Δ **S** – изменение энтропии системы при

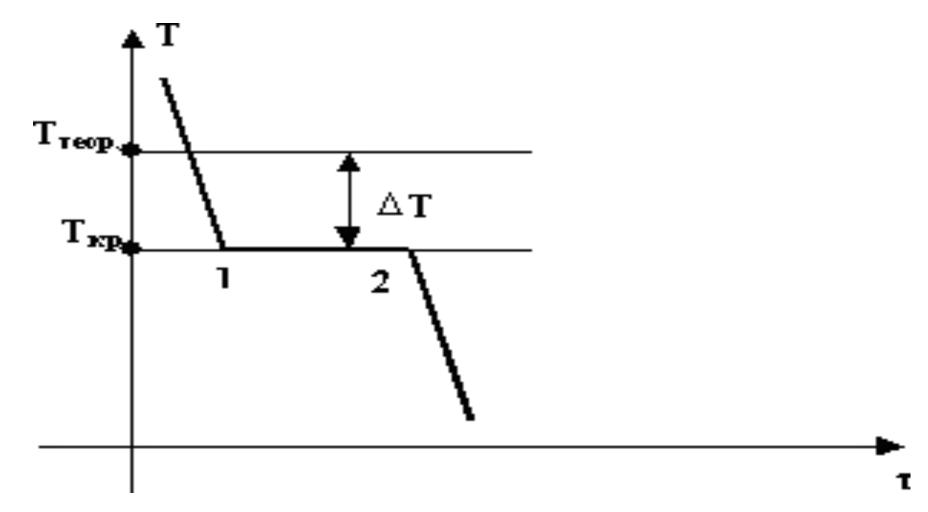
Характер изменения свободной энергии жидкого и твердого состояний с изменением



- T_s равновесная или теоретическая температура кристаллизации.
- Для начала процесса кристаллизации необходимо, чтобы процесс был термодинамически выгоден системе и сопровождался уменьшением свободной энергии системы.
- Температура, при которой практически начинается кристаллизация, называется фактической температурой кристаллизации (Тко).
- Охлаждение жидкости ниже равновесной температуры кристаллизации называется переохлаждением, которое характеризуется степенью переохлаждения (ΔT):

$$\Delta T = T_{meop} - T_{\kappa p}$$

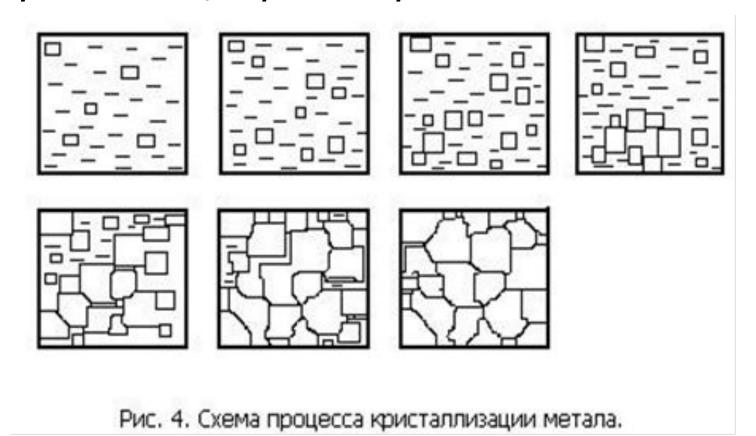
процесс перехода металла из жидкого состояния в кристаллическое можно описать с помощью кривых охлаждения в координатах время *т* – температура *T*.



 T_{meop} — теоретическая температура кристаллизации; $T_{\kappa p..}$ — фактическая температура кристаллизации.

- Степень переохлаждения ΔТ зависит от природы металла, от степени его загрязненности (чем чище металл, тем больше степень переохлаждения), от скорости охлаждения (чем выше скорость охлаждения, тем больше степень переохлаждения).
- В процессе кристаллизации происходит перемещение атомов (диффузионные процессы, обусловленные тепловым движением атомов в жидкой или в твердой фазе на расстоянии, большее периода решетки).

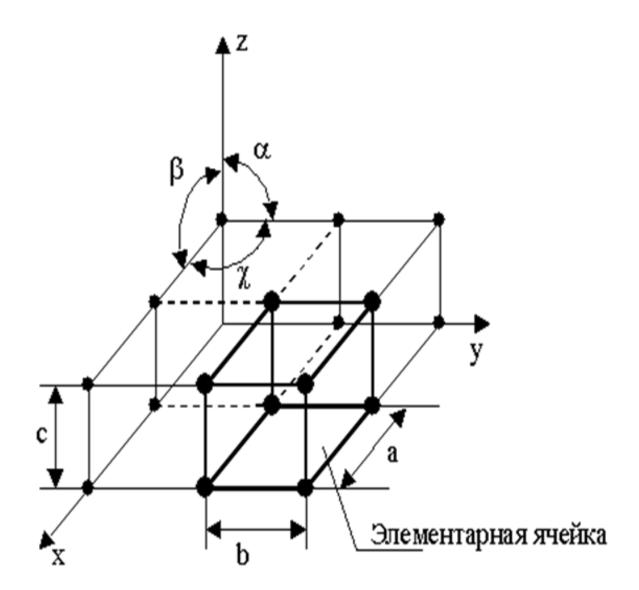
• Кристаллизация металла происходит постепенно. Она объединяет два процесса, происходящих одновременно: возникновение центров кристаллизации (зародышей) и рост кристаллов.



- Размер зерен зависит от числа частичек нерастворимых примесей, которые играют роль готовых центров кристаллизации оксиды, нитриды, сульфиды.
- Чем больше частичек, тем мельче зерна закристаллизовавшегося металла.
- Стенки изложниц имеют неровности, шероховатости, которые увеличивают скорость кристаллизации.
- ✓ Искусственное введение в жидкий металл тугоплавких мелких частичек, служащих дополнительными центрами или влияющих на их образование, является наиболее прогрессивным методом регулирования размеров зерен, их формы и свойств металлов и сплавов называется модифицированием.

Основные типы кристаллических решеток и их параметры.

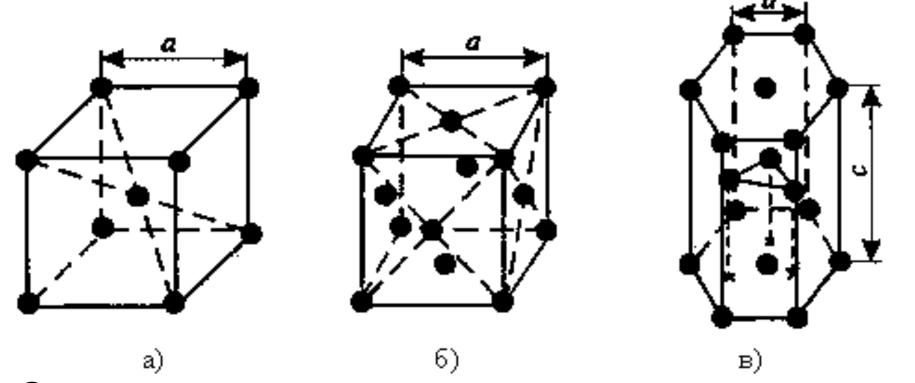
- **Кристаллическая решетка** воображаемая пространственная решетка, в узлах которой расположены частицы, образующие твердое тело.
- Элементарная ячейка элемент объема кристаллической решетки из минимального числа атомов, многократное воспроизведение в пространстве которого создает пространственную кристаллическую решетку.



размеры ребер элементарной ячейки:

- *а, b, с* периоды решетки это расстояния между центрами ближайших атомов, в одном направлении выдерживаются строго определенными;
- углы между осями (α, β, χ);
- координационное число (К) указывает на число атомов, расположенных на ближайшем одинаковом расстоянии от любого атома в решетке;
- базис решетки количество атомов, приходящихся на одну элементарную ячейку решетки;
- плотность упаковки атомов в кристаллической решетке объем, занятый атомами, которые условно рассматрива-ются как жесткие шары, т.е. это отношение объема, занятого атомами к объему ячейки

- Классификация видов кристаллических решеток была проведена французским ученым О. Браве (четырнадцать видов решеток, разбитых на четыре типа):
- **примитивный** узлы решетки совпадают с вершинами элементарных ячеек;
- **базоцентрированный** атомы занимают вершины ячеек и два места в противоположных гранях;
- объемно-центрированный атомы занимают вершины ячеек и ее центр;
- гранецентрированный атомы занимают вершины ячейки и центры всех шести граней.



Основные типы кристаллических решеток:

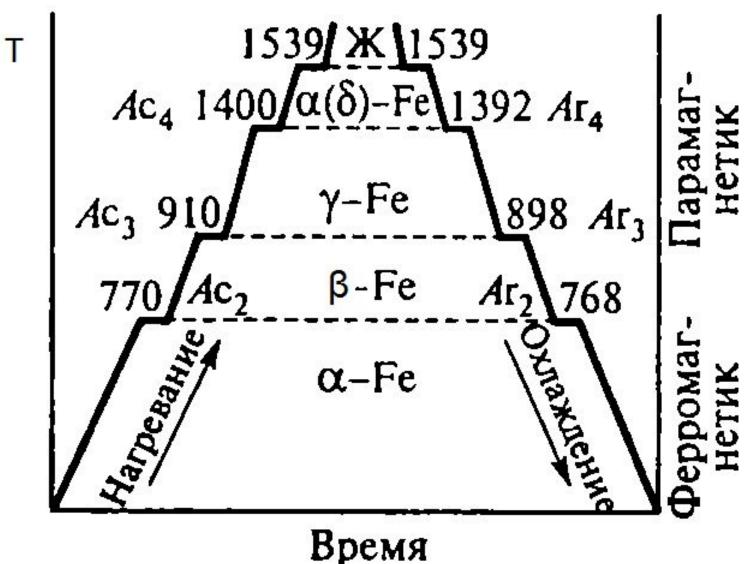
- а объемно-центрированная кубическая(ОЦК α-Fe, Cr, W, Мо и др.)
- δ гранецентрированная кубическая (ГЦК Υ -Fe, Ni, Ag, Au, Pb, Cu, и др.)
- в гексагональная плотноупакованная (ГПУ Zn, Cd, Be, a-Co, a-Ti и др).

Тип	Координационное	Базис	Коэф.
решетки	число		Компакт-
			ности
О.Ц.К.	8	2	0.68
Г.Ц.К.	12	4	0.74
Г.П.У.	12	6	0.74

превращения• Способность некоторых металлов существовать в различных кристаллических формах в зависимости от внешних условий (давление, температура) называется аллотропией или полиморфизмом.

<u>Примеры</u> железо Fe: *t* < 911°C − ОЦК - Fe_G; 911°C < *t* <1392°C − ГЦК - Fe_√;

- 1392°С < *t* >1539°С − ОЦК Fe_ठ; $(Fe_{\delta}-высокотемпературное Fe_{\alpha})$
- Примером аллотропического видоизменения, обусловленного изменением давления, является углерод: при низких давлениях образуется графит, а при высоких – алмаз.
- Явление полиморфизма используется для упрочнения и разупрочнения сплавов при помощи термической обработки.

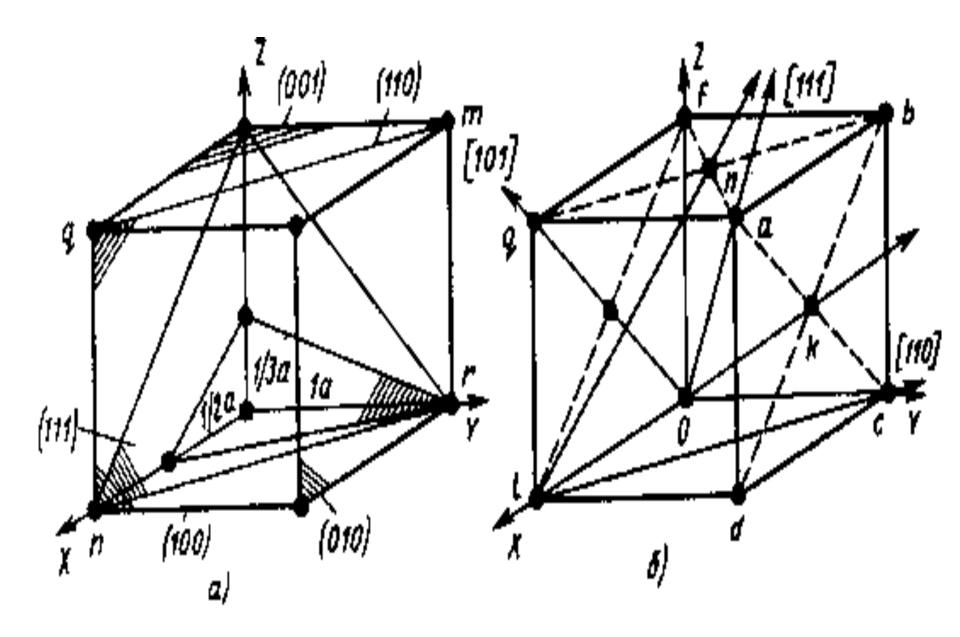


Кривые нагрева и охлаждения железа

Понятия об изотропии и анизатропии

- Аморфные тела *изотропны*, поскольку характеризуются хаотическим расположением атомов в пространстве. Расстояния между атомами в различных направлениях одинаковы, следовательно, свойства будут также одинаковые.
- В кристаллических телах атомы правильно располагаются в пространстве, причем по разным направлениям расстояния между атомами неодинаковы, что обуславливает существенные различия в силах взаимодействия между ними и, в конечном результате, разные свойства. Зависимость свойств от направления называется

- При изучении кристаллов выделяют кристаллографические плоскости и кристаллографические направления в кристалле.
- Плоскость, проходящая через узлы кристаллической решетки, называется кристаллографической плоскостью.
- Прямая, проходящая через узлы кристаллической решетки, называется кристаллографическим направлением.
- Элементарную ячейку вписывают в пространст-венную систему координат (оси X,Y, Z кристалло-графические оси). За единицу измерения принимается период решетки.



Дефекты кристаллической решетки

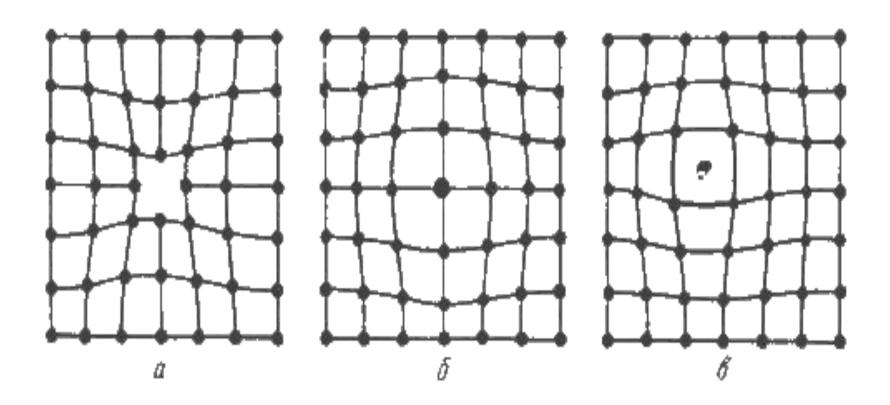
- <u>К дефектам относятся любые нарушения периодичности строения кристаллической решетки</u>: наличие вакансий, атомов (ионов) примесей в узлах и междоузлиях решетки, нарушение стехиометрического состава, трещины, поры и т.п.
- Все дефекты можно подразделить на: точечные, линейные, поверхностные и объемные.

Точечные (малые во всех трех измерениях):

«дырки» - вакансии;

атомы замещения – чужой атом;

дислоцированный атом – атом в междоузлие (**внедрение**);



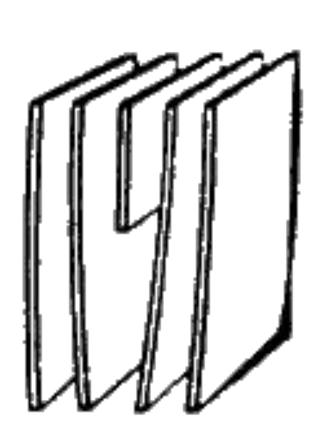
- Линейные дефекты дислокации
- Дислокация это дефекты кристаллического строения, представляющие собой линии, вдоль и вблизи которых нарушено правильное расположение атомных плоскостей.
- Простейшие виды дислокаций –

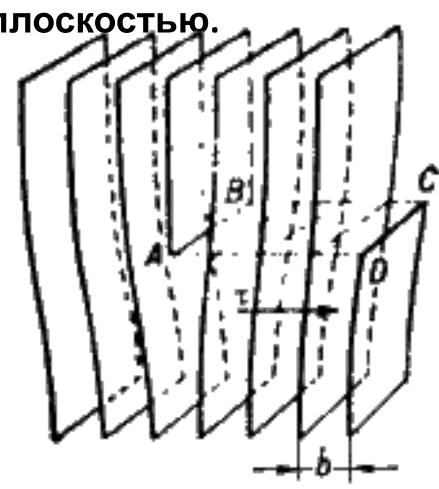
<u>Краевые</u>

<u>Винтовые</u>

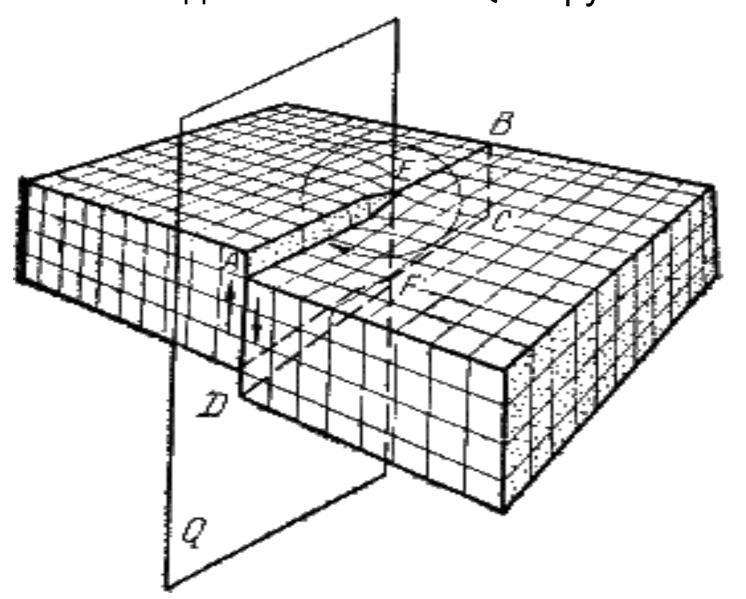
Краевая дислокация – линия, вдоль которой обрывается внутри кристалла край «лишней» полуплоскости.

Неполная плоскость называется - экстраплоскостью.





Винтовая дислокации - получена при помощи частичного сдвига плоскости *Q* вокруг линии *EF*

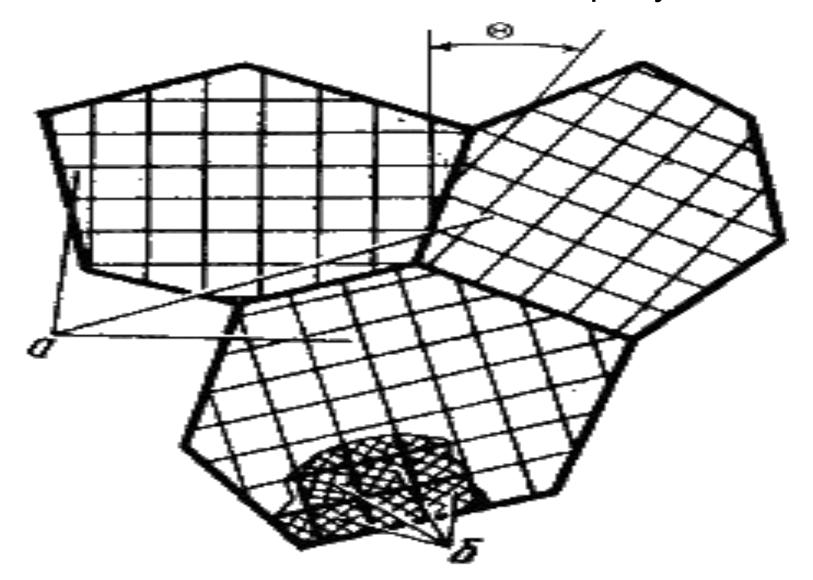


- Дислокационная структура материала характеризуется плотностью дислокаций.
- Плотность дислокаций в кристалле определяется как среднее число линий дислокаций, пересекающих внутри тела площадку площадью 1 м², или как суммарная длина линий дислокаций в объеме 1 м³

$$\rho = \sum (L)/V$$
, $(CM^{-2}; M^{-2})$

В реальном кристалле плотность дислокаций достигает $10^4 - 10^{12}$ см⁻²

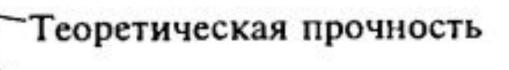
Поверхностные дефекты – границы зерен, фрагментов и блоков. Углы разориентации составляют до нескольких десятков градусов.



ВЛИЯНИЕ ДЕФЕКТОВ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ

дислокационная теория пластической деформации.

- Деформация это изменение формы и размеров тела, К деформациям относятся такие явления, как сдвиг, сжатие, растяжение, изгиб и кручение.
- Упругая деформация исчезает после снятия нагрузки, не вызывает остаточных изменений в свойствах и структуре металла; под действием приложенной нагрузки происходит незначительное обратимое смещение атомов.
- Пластическая деформация, остается после снятия нагрузки, т.е. необратима.



Прочность «усов»

Прочность технически чистых и отожженных металлов

> Реальная прочность металлов и сплавов

Плотность дислокаций

- **Легирование** это введение в металл небольших количеств специальных примесей, которые приводят к значительным его структурным изменениям. Легирующие добавки взаимодействуют с дислокациями и затрудняют их движение, улучшая механические характеристики.
- Закалка это термическая обработка, заключающаяся в нагреве металла до определенной температуры, выдерживании при этой температуре и контролируемом ускоренном охлаждении. В результате этих операций в металле увеличивается концентрация дефектов, в том числе плотность дислокаций, также образуется мелкозернистая структура. Протяженность границы между зернами возрастает. Сама же граница труднопроходима для дислокаций, что приводит к затруднению их движения и упрочнению металла.
- Наклеп это обработка металлической заготовки путем прокатки, ковки или волочения. В результате пластической деформации металла увеличивается плотность дислокаций (и концентрация других дефектов), а главное дислокации при этой обработке переплетаются, что приводит к затруднению их движения и упрочнению металла.

Спасибо за внимание!